



电子发票 (增值税专用发票)



发票号码: 23322000000080494392

开票日期: 2023年11月28日

购买方信息	名称: 苏州华芯微电子股份有限公司			销售方信息	名称: 江苏芯丰集成电路有限公司			
	统一社会信用代码/纳税人识别号: 913205007244068662				统一社会信用代码/纳税人识别号: 91320903MA22DQUG6W			
项目名称		规格型号	单 位	数 量	单 价	金 额	税率/征收率	税 额
*集成电路*封装芯片		HS9000P-P16-SOP16	只	100000	0.0619469026549	6194.69	13%	805.31
*集成电路*封装芯片		HS9000P-P16-SOP16	只	50000	0.0619469026549	3097.35	13%	402.65
*集成电路*封装芯片		HS9000P-P16-SOP16	只	220000	0.0619469026549	13628.32	13%	1771.68
*集成电路*封装芯片		HS9000P-P16-SOP16	只	120000	0.0619469026549	7433.63	13%	966.37
*集成电路*封装芯片		HS9000P-P16-SOP16	只	350000	0.0619469026549	21681.42	13%	2818.58
*集成电路*封装芯片		HS2303-P-SOP16	只	150000	0.0619469026549	9292.04	13%	1207.96
*集成电路*封装芯片		HS9000P-P16-SOP16	只	10971	0.0619469026549	679.62	13%	88.35
*集成电路*封装芯片		HS2303-P-SOP16	只	250000	0.0619469026549	15486.73	13%	2013.27
*集成电路*封装芯片		HS9000P-P16-SOP16	只	50000	0.0619469026549	3097.35	13%	402.65
*集成电路*封装芯片		HS2303-P-SOP16	只	150000	0.0619469026549	9292.04	13%	1207.96
*集成电路*封装芯片		HS9000P-P16-SOP16	只	60272	0.0619469026549	3733.66	13%	485.38
*集成电路*封装芯片		HS2303-P-SOP16	只	50000	0.0619469026549	3097.35	13%	402.65
*集成电路*封装芯片		HS2303-P-SOP16	只	78340	0.0619469026549	4852.92	13%	630.88
*集成电路*封装芯片		HS2303-P-SOP16	只	220000	0.0619469026549	13628.32	13%	1771.68
*集成电路*封装芯片		HS2303-P-SOP16	只	100000	0.0619469026549	6194.69	13%	805.31
合 计						¥121390.13		¥15780.68
价税合计（大写）		⊗ 壹拾叁万柒仟壹佰柒拾圆捌角壹分				(小写) ¥137170.81		
备注	购方开户银行: 交通银行苏州高新技术产业开发区支行; 销方开户银行: 中国农业银行股份有限公司盐城中汇支行; 银行账号: 325604000018000062643; 银行账号: 10400101040258099;							

开票人: 蔡小峰

下载次数: 1